

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION**

**中芯國際集成電路製造有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0981)

**中芯國際截至二零一二年九月三十日止三個月業績公佈**

- 二零一二年第三季的銷售額創出新高，由二零一二年第二季的肆億貳仟壹佰捌拾萬元上升 9.3%至肆億陸仟壹佰貳拾萬元，與二零一一年第三季相比上升 50.3%。
- 二零一二年第三季的毛利率由二零一二年第二季的 24.1%上升至 27.5%，主要是持續的生產效率改善所致。
- 二零一二年第三季來自於經營活動的現金淨流入由二零一二年第二季的壹億零玖佰肆拾萬元增加至壹億壹仟玖佰萬元。
- 二零一二年第三季中芯國際應佔盈利為壹仟貳佰萬元，相對二零一二年第二季應佔盈利為柒佰壹拾萬元。
- 每股美國預托股股份盈利為 0.02 元。

以下為本公司於二零一二年十一月五日就截至二零一二年九月三十日止三個月的未經審核業績公佈全文。

所有貨幣以美元列賬，除非特別指明。

報告內的財務報表數額按美國公認會計原則釐定。

**中國上海 — 2012 年 11 月 5 日 — 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司(紐約交易所：SMI；香港聯交所：981)(「中芯」或「本公司」)於今日公佈截至二零一二年九月三十日止三個月的綜合經營業績。**

## 二零一二年第四季指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已於之後的安全港聲明中闡明。

- 收入預期在持平至增長 2%範圍內。
- 毛利率預期在 18%至 20%範圍內。
- 預期經營開支去除匯兌損益與研發補貼介乎於柒仟萬元至柒仟肆佰萬元之間。

首席執行官兼執行董事邱慈雲博士評論說：「在另一個季度持續取得重大改善。自從新的管理團隊去年第三季度加入公司以來至今，中芯國際產能增長了 6%，收入增長了 50%，而我們的毛利率則由 1.4%提升至 27.5%，淨利潤方面也成功轉虧為盈。現在全年的三個季度已過，我們預期中芯國際 2012 年將迎來收入創高紀錄的一年。

在過去兩個季度，我們成功地實現了我們的短期目標：充分利用我們現有的產能，並實現了效率的提升。

我們正朝中期目標即實踐技術差異化方向前進，並已經看到了一些初步成果。

我們正循著軌道實踐我們的長遠目標即持續發展先進技術滿足快速增長的中國市場需求，而我們也通過良好的品質和服務以深化與領先客戶的關係。

我們預計第四季度將持平或錄得小幅季度增長，動力主要來自我們 65 納米和 0.18 微米制程的產品。在此我需要指出的是中芯國際市場定位準確，鎖定在中國市場中快速成長的通訊產品及消費性產品，並從中獲利。故我們較不易受到整體電腦需求下降的影響，反而，我們正受惠於各種功能手機，智慧型手機和平板電腦的成長。」

---

## 電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一二年十一月六日  
時間：上海時間上午八時三十分  
撥號及登入密碼：  
美國 1-718-354-1231(密碼：SMIC)  
香港 852-2475-0994 (密碼：SMIC)  
中國 86-80-0819-0121 (密碼：SMIC)  
臺灣 886-2-2650-7825 (密碼：SMIC)

二零一二年第三季業績公佈網上直播可於以下網址收聽：  
[http://www.smics.com/trd/investors/ir\\_presentations.php](http://www.smics.com/trd/investors/ir_presentations.php)，或  
<http://www.media-server.com/m/pr/2txwn4y>  
該直播的錄音版本，連同本新聞稿的電子檔，都在本新聞稿發佈後 12 個月內刊登於 SMIC 的網站上。

---

## 關於中芯國際

中芯國際集成電路製造有限公司(“中芯國際”，紐約證交所股票代碼：SMI，香港聯合交易所股票代碼：981)，是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地規模最大、技術最先進的集成電路晶圓代工企業。中芯國際向全球客戶提供 0.35 微米到 40 納米晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於上海，在上海建有一座 300mm 晶圓廠和三座 200mm 晶圓廠。在北京建有兩座 300mm 晶圓廠，在天津建有一座 200mm 晶圓廠，在深圳有一座 200mm 晶圓廠在興建中。中芯國際還在美國、歐洲、日本和台灣地區提供客戶服務和設立營銷辦事處，同時在香港設立了代表處。此外，中芯國際代武漢新芯集成電路製造有限公司經營管理一座 300mm 晶圓廠。

詳細信息請參考中芯國際網站 [www.smics.com](http://www.smics.com)

---

## 安全港聲明

(根據1995 私人有價證券訴訟改革法案)

本次新聞發佈可能載有(除歷史資料外)依據1995 美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，包括“二零一二年第四季指引所述”，“預期中芯國際2012年將迎來收入創高紀錄的一年”，“並創新技術以滿足因中國市場快速成長所帶來的需求”等聲明乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「預測」或類似的用語來標識前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些用語。這些前瞻性陳述涉及可能導致中芯國際實際表現、財務狀況和經營業績與這些前瞻性陳述所表明的意見產生重大差異的已知和未知風險、不確定性因素和其他因素，以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，其中包括當前全球經濟變緩、未決訴訟的頒令或判決，和終端市場的財政穩定等相關風險。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會(「證交會」)的檔資料，包括其於二零一二年四月二十七日以 20-F 表格形式呈交給證交會的年報，特別是在「合併財務報表」部分，且中芯不時向證交會(包括以 6-K 表格形式)，或香港交易所(「港交所」)呈交的其他文件。其他未知或不可預測的因素也可能對中芯的未來結果，業績或成就產生重大不利影響。鑒於這些風險，不確定性，假設及因素，本次新聞發佈中討論的前瞻性事件可能不會發生。請閣下審慎不要過分依賴這些前瞻性陳述，因其只於聲明當日有效，如果沒有標明陳述的日期，就截至本新聞發佈之日。除法律有所規定以外，中芯概不負責因新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況，亦不擬更新任何前瞻性陳述。

## 二零一二年第三季經營業績概要：

以千美元為單位(每股盈利和百分比除外)

	二零一二年 第三季度	二零一二年 第二季度	季度比較	二零一一年 第三季度	年度比較
銷售收入	461,168	421,826	9.3%	306,890	50.3%
銷售成本	334,348	320,110	4.4%	302,667	10.5%
毛利	126,820	101,716	24.7%	4,223	2903.1%
經營開支	106,452	87,973	21.0%	79,987	33.1%
經營利益(虧損)	20,368	13,743	48.2%	(75,764)	-
其他支出,淨額	(7,806)	(8,344)	-6.4%	(223)	3400.4%
所得稅利益(費用)	(1,112)	1,460	-	(12,470)	-91.1%
稅後淨利益(虧損)	11,450	6,859	66.9%	(88,457)	-
股權投資盈利	784	441	77.8%	601	30.4%
淨盈利(虧損)	12,234	7,300	67.6%	(87,856)	-
非控制權益持有人利息	(268)	(241)	11.2%	(217)	23.5%
中芯國際應佔盈利(虧損)	11,966	7,059	69.5%	(88,073)	-
毛利率	27.5%	24.1%	-	1.4%	-
經營利潤率	4.4%	3.3%	-	-24.7%	-
每股普通股股份盈利(虧損) - 基本和攤薄 <sup>(1)</sup>	0.00	0.00	-	(0.00)	-
每股美國預托股股份盈利(虧損) - 基本和攤薄	0.02	0.01	-	(0.16)	-
付運晶圓(約當 8 吋) <sup>(2)</sup>	605,543	557,683	8.6%	406,715	48.9%
產能使用率 <sup>(3)</sup>	92.0%	95.2%	-	61.0%	-

附注：

(1) 基於二零一二年第三季加權平均普通股 319 億 8 千 300 萬股(基本)及 319 億 9 千 300 萬股(攤薄)，二零一二年第二季 287 億 8 千 900 萬股(基本)及 288 億 3 千萬股(攤薄)，二零一一年第三季 274 億 5 千 900 萬股(基本)及 274 億 5 千 900 萬股(攤薄)。

(2) 包括銅製程。

(3) 產能利用率按約當產出品圓總額除以估計產能計算。

- 二零一二年第三季銷售額由二零一二年第二季的 4 億 2 千 1 佰 80 萬元上升至 4 億 6 千 1 佰 20 萬元，錄得季度漲幅 9.3%，主要由於客戶對 65/55 納米制程以及 0.18 微米制程的需求推動晶圓付運量增加 8.6%所致。

- 二零一二年第三季的銷售成本與二零一二年第二季的 3 億 2 仟零 10 萬元相比上升 4.4% 至 3 億 3 仟 4 佰 30 萬元，主要是由於晶圓付運量增加 8.6% 所致，部分增長被更低的單位生產成本抵消。
- 二零一二年第三季的毛利為 1 億 2 仟 6 佰 80 萬元，相對二零一二年第二季的毛利 1 億零 1 佰 70 萬元及二零一一年第三季的毛利 4 佰 20 萬元。
- 二零一二年第三季的毛利率由二零一二年第二季的 24.1% 上升至 27.5%，主要是由於持續的生產效率改善所致。
- 二零一二年第三季的經營開支由二零一二年第二季的 8 仟 8 佰萬元上升 21.0% 至 1 億零 6 佰 50 萬元，主要由於二零一二年第三季政府補助研發款項減少所致。

## 收入分析

收入分析			
以應用分類	二零一二年 第三季度	二零一二年 第二季度	二零一一年 第三季度
電腦	1.5%	2.6%	3.1%
通訊	46.7%	41.1%	41.7%
消費	43.1%	47.8%	45.8%
其他	8.7%	8.5%	9.4%
以服務分類	二零一二年 第三季度	二零一二年 第二季度	二零一一年 第三季度
晶圓 <sup>(1)</sup>	94.9%	94.4%	93.8%
光罩製造，晶圓測試及其它	5.1%	5.6%	6.2%
以客戶類別分類	二零一二年 第三季度	二零一二年 第二季度	二零一一年 第三季度
無廠房半導體公司	86.8%	87.4%	82.2%
集成裝置製造商	8.8%	9.4%	14.1%
系統公司及其它	4.4%	3.2%	3.7%
以地區分類	二零一二年 第三季度	二零一二年 第二季度	二零一一年 第三季度
北美洲	55.2%	56.3%	55.7%
中國 <sup>(2)</sup>	35.3%	32.7%	30.7%
歐亞 <sup>(3)</sup>	9.5%	11.0%	13.6%
晶圓收入分析			
各技術佔晶圓銷售額的百分比	二零一二年 第三季度	二零一二年 第二季度	二零一一年 第三季度
40/45 納米	0.8%	0.2%	-
55/65 納米	34.8%	32.8%	19.9%
90 納米	9.4%	8.7%	10.0%
0.13 微米	11.8%	15.5%	20.8%
0.15/0.18 微米	37.5%	36.5%	37.5%
0.25/0.35 微米	5.7%	6.3%	11.8%

附註：

- (1) 包括 0.13 微米銅製程
- (2) 包括香港，不包括臺灣
- (3) 不包括中國

## 產能\*

晶圓廠／(晶圓尺寸)	二零一二年 第三季度	二零一二年 第二季度
上海廠(8吋)	90,000	84,600
北京廠(12吋)	78,750	76,500
天津廠(8吋)	37,000	37,000
每月晶圓代工生產總產能	205,750	198,100

附注：

\*在期末的月產能折算成8吋晶圓的片數，且爲了比較目的，以30天作爲計算基礎。

- 二零一二年第三季的產能由二零一二年第二季的19萬8千100片8吋晶圓增長至20萬5千750片8吋晶圓，主要是由於北京廠65納米產能以及上海廠0.18微米產能增加所致。

## 付運及使用率

8吋等值晶圓	二零一二年 第三季度	二零一二年 第二季度	二零一二年 季度比較	二零一一年 第三季度	二零一一年 年度比較
付運晶圓(包括銅製程)	605,543	557,683	8.6%	406,715	48.9%
使用率 <sup>(1)</sup>	92.0%	95.2%	-	61.0%	-

附注：

(1) 產能使用率按約當產出品圓總額除以估計產能計算。

## 詳細財務分析

### 毛利分析

以千美元計	二零一二年 第三季度	二零一二年 第二季度	季度比較	二零一一年 第三季度	年度比較
銷售成本	334,348	320,110	4.4%	302,667	10.5%
折舊	93,258	91,184	2.3%	103,375	-9.8%
其他製造成本	240,621	228,344	5.4%	199,007	20.9%
股權報酬	469	582	-19.4%	285	64.6%
毛利	126,820	101,716	24.7%	4,223	2903.1%
毛利率	27.5%	24.1%	-	1.4%	-

- 二零一二年第三季的銷售成本與二零一二年第二季的3億2仟零10萬元相比上升4.4%至3億3仟4百30萬元，差異主要是由於晶圓付運量增加8.6%所致，部分被單位制造成本的降低所抵消。
- 二零一二年第三季的毛利為1億2仟6百80萬元，相對二零一二年第二季的毛利1億零1百70萬元及二零一一年第三季的毛利4百20萬元。
- 二零一二年第三季的毛利率由二零一二年第二季的24.1%上升至27.5%，主要是由於持續的生產效率改善所致。

### 經營開支（盈利）分析

以千美元計	二零一二年 第三季度	二零一二年 第二季度	季度比較	二零一一年 第三季度	年度比較
總經營開支	106,452	87,973	21.0%	79,987	33.1%
研究及開發	72,945	51,020	43.0%	51,479	41.7%
一般及行政	24,857	29,094	-14.6%	21,903	13.5%
銷售及市場推廣	8,178	7,786	5.0%	7,398	10.5%
其他經營開支（盈利）	472	73	546.6%	(793)	-

- 二零一二年第三季的研究及開發費用由二零一二年第二季的5仟1百萬元上升43.0%至7仟2百90萬元，主要是由於二零一二年第三季政府補助研發款項減少所致。
- 截至2012年9月30日，上海12英寸廠尚未達致45/40納米技術產品的量產，上海12英寸廠的所有費用在二零一二年第三季都包含在研究及開發費用內。

### 其他支出

以千美元計	二零一二年 第三季度	二零一二年 第二季度	季度比較	二零一一年 第三季度	年度比較
其他支出，淨額	(7,806)	(8,344)	-6.4%	(223)	3400.4%
利息收入	1,087	1,828	-40.5%	1,039	4.6%
利息支出	(10,835)	(9,889)	9.6%	(5,106)	112.2%
匯兌收益（損失）	1,405	(2,337)	-	2,977	-52.8%
其他，淨額	537	2,054	-73.9%	867	-38.1%

- 二零一二年第三季利息支出由二零一二年第二季的9億90萬元上升9.6%至1億零80萬元，主要是由於減少與在建工程相關的利息資本化所致。

### 折舊及攤銷

- 二零一二年第三季的折舊及攤銷為1億4仟2佰80萬元，相較於二零一二年第二季的1億4仟零40萬元。

### 流動資金

以千美元計	二零一二年 第三季度	二零一二年 第二季度
現金及現金等價物	231,785	290,694
限制性現金	244,151	224,137
應收賬款	289,117	264,115
存貨	262,242	240,082
其他	105,873	95,239
流動資產總計	1,133,168	1,114,267
應付賬款	343,810	328,920
短期借款	410,870	480,457
長期借款的即期部份	249,404	148,604
其他	193,089	175,363
流動負債總計	1,197,173	1,133,344
現金比率	0.2x	0.3x
速動比率	0.7x	0.8x
流動比率	0.9x	1.0x

- 二零一二年第三季的現金及現金等價物由二零一二年第二季的2億9仟零70萬元減少至2億3仟1佰80萬元，主要因為償還短期借款所致。

## 資本結構

以千美元計	二零一二年 第三季度	二零一二年 第二季度
現金及現金等價物	231,785	290,694
限制性現金	244,151	224,137
長期票據即期部分	29,582	29,375
長期票據	14,482	14,380
短期借款	410,870	480,457
長期借款的即期部份	249,404	148,604
長期借款	401,000	480,617
借款總計	1,061,274	1,109,678
股本 <sup>(1)</sup>	2,228,166	2,214,120
總債務股本比率 <sup>(2)</sup>	47.6%	50.1%

附注：

(1) 包括非控制權益部分

(2) 總債務股本比率為借款總計除以股本。借款總計包含短期借款、長期借款的即期部分和長期借款。

## 現金流量概要

以千美元計	二零一二年 第三季度	二零一二年 第二季度
經營活動所得現金淨額	119,023	109,425
投資活動所耗現金淨額	(128,349)	(126,293)
融資活動所得（所耗）現金淨額	(49,712)	6,999
滙率變動的影響	129	(78)
現金變動淨額	(58,909)	(9,947)

## 資本開支概要

- 二零一二年第三季資本開支為 1 億 3 仟零 30 萬元。

## 近期公佈

- 中芯國際推出 0.13 微米 1.2V 低功耗嵌入式 EEPROM 平臺(2012-09-19)
- 中芯國際 2012 年技術研討會於上海揭幕 (2012-09-14)
- 授出購股期權 (2012-09-12)
- 通函 - 致新登記股東之信函及回條 - 選擇公司通訊之收取方式及語言版本 (2012-09-06)
- 通函 - 登記股東之通知信函及變更申請表格(2012-09-06)
- 通函 - 非登記股東之通知信函及申請表格(2012-09-06)
- 截至二零一二年六月三十日止六個月未經審核中期業績公佈 (2012-08-30)
- 中芯國際中期業績公佈，連續兩季收入雙位數增長 (2012-08-30)
- 公司秘書及授權代表之變更 (2012-08-27)
- 董事會會議日期通知 (2012-08-17)
- 中芯國際截至二零一二年六月三十日止三個月業績公佈 (2012-08-08)
- 中芯國際調高二零一二年第二季度營收及毛利率指引 (2012-07-23)
- 董事會會議日期通知 (2012-07-13)
- 委任首席財務官 (2012-07-09)

上述公佈詳情請參閱中芯國際網站:

[http://www.smics.com/trd/press/press\\_releases.php](http://www.smics.com/trd/press/press_releases.php) 及 [http://smics.com/trd/investors/ir\\_filings.php](http://smics.com/trd/investors/ir_filings.php)

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司

簡明合併綜合收入表

(以千美元為單位，每股資料除外)

	截至以下日期止三個月	
	二零一二年 九月三十日 (未經審核)	二零一二年 六月三十日 (未經審核)
銷售額	461,168	421,826
銷售成本	334,348	320,110
<b>毛利</b>	<b>126,820</b>	<b>101,716</b>
經營費用：		
研究及開發	72,945	51,020
一般及行政	24,857	29,094
銷售和市場推廣	8,178	7,786
其他支出	472	73
<b>經營費用總額，淨額</b>	<b>106,452</b>	<b>87,973</b>
經營利益	20,368	13,743
其他支出，淨額	(7,806)	(8,344)
除股權投資外的稅前利益	<b>12,562</b>	<b>5,399</b>
所得稅利益	(1,112)	1,460
股權投資盈利	784	441
<b>淨盈利</b>	<b>12,234</b>	<b>7,300</b>
非控制權益持有人利息	(268)	(241)
中芯國際應佔盈利	<b>11,966</b>	<b>7,059</b>
淨盈利	<b>12,234</b>	<b>7,300</b>
其他綜合收入（虧損）：		
外幣匯兌調整	259	(230)
<b>綜合收益</b>	<b>12,493</b>	<b>7,070</b>
非控股權益應占綜合收益	(268)	(241)
中芯國際應占綜合收益	<b>12,225</b>	<b>6,829</b>
中芯國際應佔每股股份收益，基本及攤薄	0.00	0.00
中芯國際應佔每股美國預托股份收益，基本及攤薄	0.02	0.01
用作計算基本每股普通股收益額的股份	31,983,237,987	28,789,085,681
用作計算攤薄每股普通股收益額的股份	31,993,047,951	28,829,555,477

中芯國際集成電路製造有限公司  
簡明合併資產負債表  
(以千美元為單位)

	截至以下日期止	
	二零一二年 九月三十日 (未經審核)	二零一二年 六月三十日 (未經審核)
<b>資產</b>		
流動資產：		
現金及現金等價物	231,785	290,694
限定用途的現金	244,151	224,137
應收賬款，已扣除撥備分別為二零一二年九月三十日\$45,099 仟元及二零一二年六月三十日\$45,738 仟元	289,117	264,115
存貨	262,242	240,082
預付款項及其它流動資產	105,873	95,239
<b>流動資產合計</b>	<b>1,133,168</b>	<b>1,114,267</b>
預付土地使用權	75,854	76,461
廠房及設備，淨額	2,434,508	2,444,895
購入無形資產，淨額	231,455	234,912
其他長期資產	103,890	104,301
<b>資產合計</b>	<b>3,978,794</b>	<b>3,974,836</b>
<b>負債、非控制權益及股東權益</b>		
流動負債：		
應付帳款	343,810	328,920
預提費用及其它流動負債	163,507	145,988
短期借款	410,870	480,457
長期票據的即期部份	29,582	29,375
長期借款的即期部份	249,404	148,604
<b>流動負債合計</b>	<b>1,197,173</b>	<b>1,133,344</b>
長期負債：		
長期票據	14,482	14,380
長期借款	401,000	480,617
其他長期負債	134,091	128,808
<b>長期負債合計</b>	<b>549,573</b>	<b>623,805</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,746,746</b>	<b>1,757,149</b>
<b>非控制權益</b>	4,972	4,704
股東權益：		

普通股，面值 0.0004 美元，法定股份為  
 50,000,000,000 股，  
 於二零一二年九月三十日及二零一二年六月  
 三十日已發行及流通在外的股份分別為  
 31,986,671,530 股及 31,975,662,740 股。

	12,795	12,791
額外繳入股本	4,244,895	4,243,032
累計其他綜合虧損	3,918	3,659
累計虧損	<u>(2,034,532)</u>	<u>(2,046,499)</u>
<b>股東權益合計</b>	<b><u>2,227,076</u></b>	<b><u>2,212,983</u></b>
<b>總負債，非控制權益及股東權益合計</b>	<b><u>3,978,794</u></b>	<b><u>3,974,836</u></b>

中芯國際集成電路製造有限公司  
簡明合併現金流量表  
(以千美元為單位)

	截至以下日期止三個月	
	二零一二年 九月三十日 (未經審核)	二零一二年 六月三十日 (未經審核)
<b>經營活動:</b>		
淨收益	12,234	7,300
折舊及攤銷	142,833	140,386
股權投資收益	(784)	(441)
營運資本的改變及其它	(35,260)	(37,820)
<b>經營活動所得現金淨額</b>	<b>119,023</b>	<b>109,425</b>
<b>投資活動:</b>		
購入:		
廠房及設備	(117,369)	(82,054)
無形資產	(13,244)	(15,878)
短期投資改變	(1,269)	78
與投資活動有關受限制現金改變	2,751	(28,709)
其他	782	270
<b>投資活動所耗現金淨額</b>	<b>(128,349)</b>	<b>(126,293)</b>
<b>融資活動:</b>		
短期借款所得款項	136,202	193,813
償還短期借款	(205,789)	(180,425)
長期借款所得款項	36,000	120,035
償還長期借款	(14,817)	(109,727)
償還長期票據	-	(15,000)
其他	(1,308)	(1,697)
<b>融資活動所得(耗)現金淨額</b>	<b>(49,712)</b>	<b>6,999</b>
匯率變動的影響	129	(78)
<b>現金及現金等價物減少淨額</b>	<b>(58,909)</b>	<b>(9,947)</b>
<b>現金及現金等價物—期間開始</b>	<b>290,694</b>	<b>300,641</b>
<b>現金及現金等價物—期間結束</b>	<b>231,785</b>	<b>290,694</b>

於本公告日期，本公司董事分別為本公司董事長兼執行董事張文義、本公司首席執行官兼執行董事邱慈雲、本公司非執行董事陳山枝、高永崗、劉遵義(及其替任董事陳大同) 及周杰，以及本公司獨立非執行董事川西剛、陳立武及孟樸。

承董事會命  
**中芯國際集成電路製造有限公司**  
邱慈雲  
首席執行官兼執行董事

中國上海

二零一二年十一月五日

\* 僅供識別